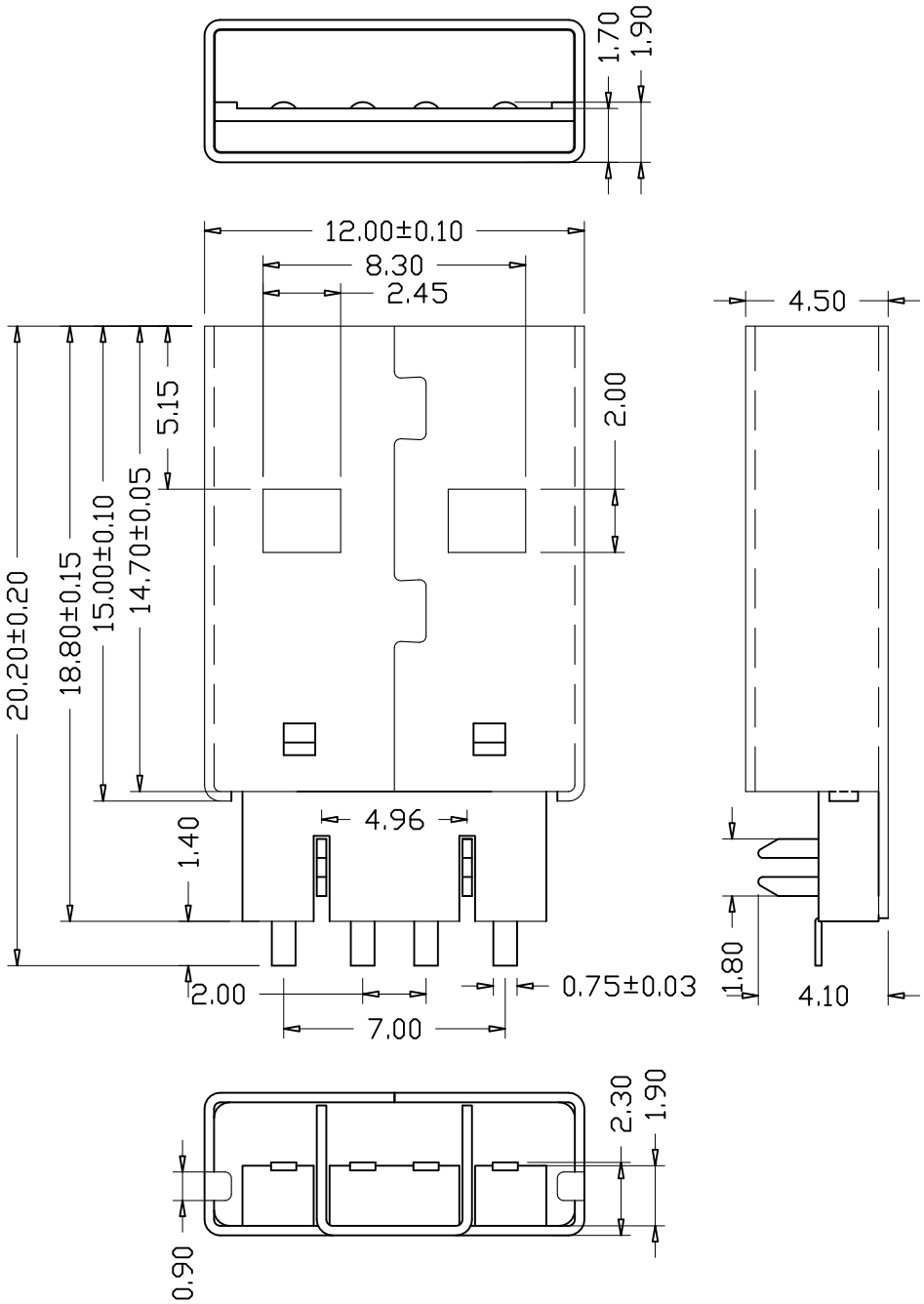


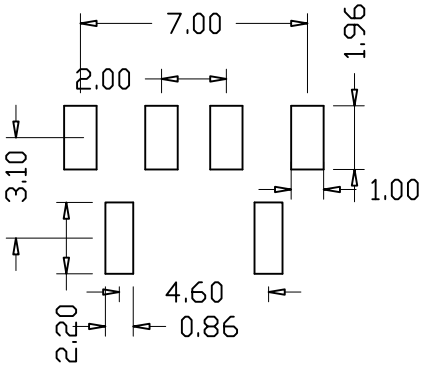


PCB空位

特性Specification:
电器：Electrical:
接触阻抗：Contact Resistance :
50milliohms MAX
耐电压：Dielectric withstanding Voltage:
500V AC AT Sea Levol
绝缘阻抗：Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
材料：Marorial:
塑胶：Housing Thermoplastics
UL 94-0
端子：Contact :Copper Alloy 铜合金
外壳：Shell :spcc铁合金
电镀：Finish
端子：Contact:Piated Gold in Mating Area .'
Tin On Solder Talls
铁壳：Shell:
Nickel /plating 镀镍

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客户确认 | | | 核准 | | 审核 | | | 绘图 | LIK | | |
| 材质规格 | 外壳 | SPCC | 电镀规格 | 镀镍12H | 制图日期 | 2012-09-26 | 品名 | USB-AM鱼叉A款白胶 | | | |
| | 端子 | C2680 | | 半金IU | 料号 | SHK-20295 | 图号 | JRA-AMS005 | | | |
| | 塑胶 | PBT | 颜色 | 白色 | 版本 | A0 | 页次 | 1/1 | 单位 | 比例 | |
| 记号 | 变更内容 | | | | 日期 | 签名 | | | MM | 1:1 | |
| | | | | | | | 未注尺寸公差 | X.± 0.20 | | X.± 5° | |
| | | | | | | | | .X± 0.15 | | .X± 3° | |
| | | | | | | | | .XX± 0.10 | | .XX± 1° | |
| | | | | | | | | .XXX± 0.05 | | .XXX± 0.5° | |

深圳市虹康科技有限公司